

Rozkład zajęć w semestrze letnim

3 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Godzina od - do	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK
7.00 - 8.00	spec. nanotechnologie i materiały nanokompozytowe (NiMN)	spec. nanotechnologie i materiały nanokompozytowe (NiMN)	spec. nanotechnologie i materiały nanokompozytowe (NiMN)	spec. nanotechnologie i materiały nanokompozytowe (NiMN)	spec. nanotechnologie i materiały nanokompozytowe (NiMN)
8.00 - 9.30		Technologie mikroprocesorowe mgr P. Śliż lab. s. 109 B3	Nanotechnologie i nanoobiekty dr E. Bobko lab. s. 102/105 B3/211 B3	Druk 3D z kontrolą współrzędnościową dr I. Rogalska lab. s. 109 B3	
9.45 - 11.15		Technologie mikroprocesorowe dr D. Ploch w. s. 205 B3	Język angielski mgr D. Kulas ćw. s. 212 B3	Dokumentacja techniczna dr W. Żyłka lab. s. 18 B1 Druk 3D z kontrolą współrzędnościową se I. Rogalska w. s. 205 B3	
11.30- 13.00		Nanotechnologie i nanoobiekty dr S. Adamiak w. s. 205 B3	Technologie wzrostu kryształu dr D. Jarosz w. s. 212 B3 Technologie wzrostu kryształu dr D. Jarosz lab. s. 212 B3		
13.15 - 14.45		Technologie powłok ochronnych prof. G. Wisz w. s. 205 B3 Technologie powłok ochronnych prof. G. Wisz lab. s. 72 B2/205 B3	Technologie mikroprocesorowe mgr P. Śliż pr. s. 109 B3		
15.00 - 16.30	Pracownia dyplomowa dr K. Szmuc, dr W. Żyłka dr R. Wojnarowska-Nowak dr E. Bobko, dr D. Ploch	Seminarium dyplomowe inżynierskie dr M. Marchewka s. 205 B3			tydz. A
16.45 - 18.15					tydz. B
18.30 - 20.00					